

[4] Auston D.H., Cheung K.P., Volmanis J.A., Kleinman D.A. -  
Phys. Rev. Lett., 1984, v. 53, N 16, p. 1555-1558.

Институт физических  
исследований АН Арм. ССР,  
Аштарак

Поступило в Редакцию  
6 января 1988 г.  
В окончательной редакции  
5 сентября 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 19 12 октября 1988 г.

## ПЛЕНКИ ВТСП $\text{Y}-\text{Ba}-\text{Cu}-\text{O}$ НА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПОДЛОЖКАХ ( $\text{SiC}$ )

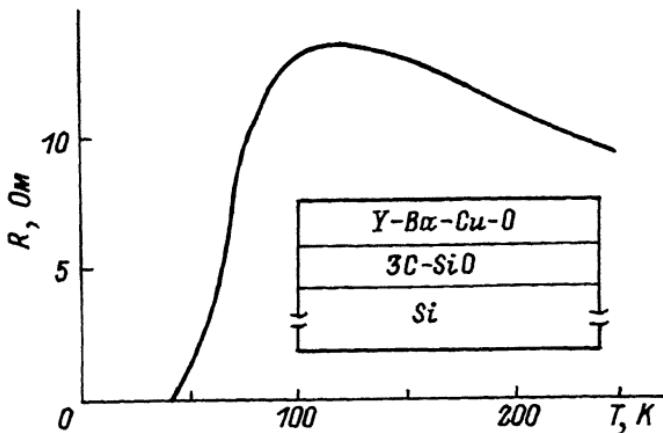
В.Н. Андреев, И.М. Баранов,  
В.А. Дмитриев, А.В. Суворов,  
В.Е. Челноков, Ф.А. Чудновский,  
Э.М. Шер, А.В. Шумилов,  
А.Н. Януга

Контакт сверхпроводника с полупроводником - основа для новых устройств микроэлектроники. Открытие высокотемпературной сверхпроводимости [1] и синтез сверхпроводящих материалов с высокой критической температурой [2] - высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП), - делают реальным создание устройств на основе контакта сверхпроводник-полупроводник, работающих при температуре жидкого азота и выше.

Однако, создание контакта ВТСП-полупроводник является достаточно сложной задачей вследствие технологической „несовместимости“ высокотемпературных сверхпроводящих материалов с полупроводниковыми материалами.

В настоящем сообщении возможность осуществления такого контакта показана на примере системы ( $\text{Y}-\text{Ba}-\text{Cu}-\text{O}$ )-( $\text{SiC}$ ). Контакт сверхпроводника с полупроводником получен при напылении тонкой пленки (0.5-1 мкм)  $\text{Y}-\text{Ba}-\text{Cu}-\text{O}$  на карбиде кремния. Напыление проводили в вакууме методом лазерного распыления [3, 4] сверхпроводящего материала на подогреваемую подложку. Использовали лазер на алюмоиттриевом гранате с неодимом. Мишенью служила предварительно изготовленная сверхпроводящая керамика  $\text{Y}_1-\text{Ba}_2-\text{Cu}_3-\text{O}_x$  с критической температурой  $T_c \approx 90$  К. В качестве подложек использовали эпитаксиальные слои кубического карбида кремния ( $3\text{C}-\text{SiC}$ ) толщиной  $\sim 1$  мкм, выращенные на кремниевых подложках [5]. После напыления структуры сверхпроводник-полупроводник отжигали в среде кислорода.

Измерения температурной зависимости сопротивления  $R(T)$  пленки ВТСП на  $\text{SiC}$ -подложке проводили в гелиевом криостате  $4^{\text{K}}$ -контактным методом. Диапазон токов при измерении 0.1-10 мА.



Температурная зависимость сопротивления пленки ВТСП на подложке карбода кремния; на вставке – изготовленная структура.

Результаты измерения  $R(T)$  были идентичны при измерении как на постоянном, так и на переменном токе (117 Гц) и не зависели от величины тока (в указанном диапазоне).

На зависимости  $R(T)$  (см. рисунок) можно выделить несколько участков, соответствующих следующим температурным интервалам: 300–170 К – интервал, в котором сопротивление ВТСП-пленки возрастает с уменьшением температуры; 170–90 К – интервал, в котором имеет место слабая зависимость сопротивления от температуры; в этом интервале на некоторых образцах наблюдалась временная нестабильность сопротивления, природа которой не выяснена; 90–45 К – интервал перехода в сверхпроводящее состояние; переход заканчивается при  $T \approx 45$  К. Ход зависимости  $R(T)$  позволяет предположить, что в пленке присутствуют две фазы ВТСП – одна с критической температурой  $\sim 90$  К и вторая – с критической температурой  $\sim 60$  К.

Таким образом, на полупроводниковых подложках изготовлены пленки высокотемпературного сверхпроводника.

Авторы выражают глубокую благодарность И.Д. Коваленко и Д.К. Скрыннику за помощь в проведении технологических экспериментов.

#### Л и т е р а т у р а

- [1] Bednorz J.G., Müller K.A.-Z. Phys., 1986, v. B 64, p. 189–193.
- [2] Wu M.H., Ashburn J.R., Toring C.J., Hor P.H., Meng R.L., Gao L., Hung L.J., Wang J.Q., and Chu C.W. 1987, v. 58, p. 908–911.

- [3] Головашкин А.И., Екимов Е.В., Красносвободцев С.И., Печень Е.В. - Письма в ЖЭТФ, 1988, т. 47, в. 3, с. 157-159.
- [4] Аксахалян А.Д., Гапонов С.В., Гусев С.А., Лучин В.И., Платонов Ю.Я., Салащенко Н.Н. - ЖТФ, 1984, т. 54, в. 4, с. 755-762.
- [5] Дмитриев В.А., Баранов И.М., Иванова Н.Г., Морозенко Я.В. В сб.: Тезисы УП Конференции по процессам роста и синтеза полупроводниковых кристаллов и пленок. 9-13 июня 1986 г., Новосибирск, т. 1, с. 223-224.

Физико-технический  
институт им. А.Ф. Иоффе  
АН СССР, Ленинград

Поступило в Редакцию  
9 июня 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 19                    12 октября 1988 г.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ПРОБОЯ ЖИДКОСТИ  
СТРОБОСКОПИЧЕСКИМ МЕТОДОМ  
С ПОМОЩЬЮ НЕОДИМОВОГО ЛАЗЕРА  
С АКТИВНОЙ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ МОД

Э.С. Гулямова, Н.Н. Ильинчев,  
Д.Г. Коchiev, А.А. Малютин

Впервые описание явлений, происходящих при фокусировке мощного лазерного излучения в жидкость, дано в работе Г.А. Аскарьяна и др. [1]. С тех пор интерес к явлению оптического пробоя в жидкостях проявлялся специалистами разных областей физики, механики, акустики, медицины и биологии. И, хотя к настоящему времени проведено большое количество исследований (по крайней мере качественных), даже такая существенная стадия явления, как образование и динамика развития паро-газовой каверны [2-6], изучена недостаточно.

Наиболее удобным способом получения информации об указанной стадии пробоя, использовавшимся целым рядом исследователей, является метод теневой кадровой скоростной фотoreгистрации. При этом, поскольку каверна существует до нескольких сот микросекунд, детальное изучение ее динамики наталкивается на значительные трудности. Например, при использовании скоростных фотoreгистраторов, работающих в кадровом режиме, ограничения возникают либо из-за большой длительности кадра в случае механических, либо из-за их малого числа в случае электро-оптических систем. В режиме же линейной развертки, если не отказываться от наблюдения явления в его полном объеме, для стробоскопической регистрации необ-